

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21107-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 24.08.2023

Ausstellungsdatum: 24.08.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

RLE MOBILITY GmbH & Co. KG

Mit ihrem Prüflaboratorium

Testing and Validation **Siemensstraße 16, 70825 Korntal-Münchingen**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Materialprüfungen an Bauelementen der Elektronik

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkKS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-21107-01-00

1 Prüfungen nach genormten Verfahren*

DIN EN ISO 1463 2021-08	Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung - Mikroskopisches Verfahren
----------------------------	--

2 Prüfungen nach Hausverfahren

MOB00119 2023-05 Rev. 1.0	Sichtprüfung an Komponenten und elektronischen Bauelementen
---------------------------------	---

MOB00116 2023-05 Rev. 1.0	Vermessung von Komponenten und elektronischen Bauelementen
---------------------------------	--

Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
MOB	Hausverfahren der RLE MOBILITY GmbH & Co. KG